RTIFICATE OF MAILING BY FIRST CLASS MAIL (37 CFR 1.8) licant(s): Yasushi AKIYAMA et al.			Docket No. 2002JP311
Serial No. 10/519,242	Filing Date December 22, 2004	Examiner WU, Ives J.	Group Art Unit
P 1 & 2005 W	ON FOR ANTIREFLECTIVE CO	ATING AND METHOD FOR	FORMING SAME
	n the United States Postal Servicents and Trademarks, Washington,		velope addressed to: Th September 14, 2005 (Date)
		MARIA T. SANG (Typed or Printed Name of Person Ma Mana M (Signature of Person Mailing C	illing Correspondence)
	Note: Each paper must have	its own certificate of mailing.	

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-206458

®Int. Cl. 5

識別記号

503

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)9月9日

G 03 F

7/039 7/004

7124-2H 7124-2H

H 01 L 21/30

審査請求 有

301 R×

請求項の数 4 (全12頁)

60発明の名称

化学的に増補されたフオトレジスト

願 平2-31681 ②特

願 平2(1990)2月14日 29出

優先権主張

@発 明 者

①出

ウイリアム・ロス・ブ

ローバーヒルロード22

ランズボウルド 72発 明 者

アメリカ合衆国ニューヨーク州 (12590) ウオツピン ガ クリストフアー・ジョ

ン・ノーアズ

ーズフォールズ。アルパインドライブ17イー

インターナショナル・

アメリカ合衆国 10504. ニューヨーク州アーモンク

アメリカ合衆国ニューヨーク州 (12603) ポキープシ。ク

(番地なし)

ビジネス・マシーン

ズ・コーポレーション

@復代理人

弁理士 高木 千嘉

最終頁に続く

願 人

- 化学的に増補されたフォトレジ 1.発明の名称 スト
- 2.特許請求の範囲
 - 1)(a) 溶解度が酸で除去できる保護基の存在に 依存する重合性または分子状組成物およ
 - (b) 輻射線に露光すると強酸を発生するスル ホン酸前駆体の重合性または分子状組成

から成る、フォトン、電子線およびエツクス 線露光装置で使用するためのレジスト。

2) スルホン酸前駆体が下記の構造式

[ここでC」およびCzは単結合または二重結合 を形成し、Rは-CF,、-CF,CF,、-CF,CF,H、

-(CF₂)n-2(ここでnは1~4であり2はH、 アルキルまたはアリール、

ここでmは1~5である) から選ばれ、そ して

X および Y は(1) 1 つまたはそれ以上のへ テロ原子を含んでもよい単環または多環を形 放するか、(2)縮合した芳香環を形成するか、 (3)独立して水素、アルキルまたはアリール であるか、(4)他のスルホニルオキシイミド を含む残基に結合してよく、または(5)重合 性連鎖またはパックポーンに結合してもよい〕 を有するスルホニルオキシイミドである請求 項」に記載のレジスト。

3) 前記組成物が可溶性重合体および分子溶解

度抑制化合物からなる請求項 l に配載のレジュト

4) 置換されたベンゼン化合物の十分な量で強 験の生成を増強した請求項1に記載のレジスト。

3.発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は増加した感度を有し、金属性増感剤を含まない平版レジスト(lithographic resist)またはフォトレジストに関する。特に紫外線、電子線、またはエックス線の輻射により強酸を発生するスルホニルオキシイミド増感剤を用いて化学的な増幅が達成されるレジストに関する。

(関連技術)

半導体案子の製造には工程の間に画像を形成 し画像パターンを転写できるレジスト組成物を 使用する必要がある。半導体回路の密度を増加

の樹脂と尿素、フェノール、またはメラミンとの熱硬化性有機縮合物および第 VT a 族(即ち S、SeまたはTe)オニウム塩からなっている。このような組成物をフォトレジストとして使用することが示唆されている。

米国特許第4・108・747号には光開始剤としてポリアリールオニウムトリフルオロメタンスルホオート塩を種々のカチオン重合性有機材料のために使用することが開示されている。ここで開示されたイオン性オニウムトリフレート(triflate)塩は画像形成性フオトレジストにおいて有用であることが示されるが像はエポキシノボラツク樹脂を架構結合するというメカニズムにより形成される。

米国特許第4、371、605号にはある種の光重合 性組成物のための光開示剤としてN-ヒドロキ シアミドおよびN-ヒドロキシイミドのスルホ ン酸エステルの使用が開示されている。ポリ芳

させる必要すなわち大規模集積回路(VLSI)装 置から極大規模集積回路装置(ULSI)への動向 がより高まるにつれ種敬細な公差を維持でき 製造できるようなサブミクロンの写真平版 (photolithography) に有用な材料への要求が 重要となっている。このような公差を達成する ために重合性材料および酸生成増感剤からなる 化学的に増補されたレジスト系が開発され、そ れは紫外線、電子線およびエックス線輻射光を 使用することにより感度が増加するという利点 が得られる。レジスト、平版レジスト、および フォトレジストという用語は互いに交換可能に 使用される。これらの材料の薄膜は異なった輻 射線の波長またはモードにより画像形成されて 当業で知られるような乾式または湿式法に耐え るようなパターンを形成する。

米国特許第4、102、687号にはUV硬化性有機樹 脂組成物が開示されそれはフォルムアルデヒド

米国特許第4.603.101号にはカチオン性光開始 削倒えばジアリールョードニウム塩およびアリールスルホニウム塩、および t ー 置換有機メチルビニルアリールエーテルから造られるポリスチレンからなるフォトレジスト組成物が開示されている。より長い波長に対して、更に感度を上げた系を製造する方法も開示されている。

ウメハラら著"Application of Silicon

Polymer as Positive Photo Sensitive Material" (Society of Plastic Engineers, Mid-Hudson Section, Technical Papers: Photo Polymers-Processes and Naterials, 122~131 頁 (1988) にはポジ型組成物の使用が開始されそれは向上した親水性を示す重合体を含むシリルエーテルおよびトリハロメチルで置換された s ートリアジンおよび1、3、4ーオキサジアゾール光誘導性酸前駆体からなっている。 N ーフェニルスルホニルオキシー1、8ーナフタリンイミド増感剤の使用も示されているが、その特性は 標準品または規格品としてのキノンジアジドより劣っていたと述べられている。

オニウム塩増感剤は多くのレジスト重合体との相溶性に欠けるので使用困難であるがこれは極性の相違および多くの有機溶媒特に非極性または中程度の極性溶媒中における溶解度に限界があるからであった。

スルホン酸前駆体が下記の構造式

(ここでC,およびC,は単結合または二重結合を 形成し、 R は-CF,、-CF, CF, 、-CF, CF, H、-(CF,)n-Z (ここでnは1~4であり Z は H、アルキルまたはアリール、

ここでmは 1 ~ 5 である)から選ばれ、そして

X および Y は(1) 1 つまたはそれ以上のヘテロ原子を含んでもよい単環または多環を形成し、(2) 縮合した芳香環を形成するか、(3)独立して水素、アルキルまたはアリールであるか、(4)

Ph,SSbF。のような金属イオンを有するオニウム塩は、高い純度と高い熱安定性を有ししかも非常に感度の高いレジスト系を与えるが反応性イオンエッチングの間に不溶性で不揮発性の金属酸化物の生成を避ける必要とイオン注入の間の金属による汚染を防ぐ必要があるため半導体の工程においては非金属性増感剤に対する要求が存在する。

(発明の要約)

本発明は紫外線、電子線およびエックス線電光装置で使用するためのレジストを提供するものであって、該レジストは溶解度が酸で除去できる保護基の存在に依存する重合性または分子状組成物および

輻射線に露光すると強酸を発生するスルホン酸前駆体から成り、フォトン、電子線およびエックス線露光装置で使用するためのレジストである。そして

他のスルホニルオキシイミドを含む残基に結合 してよく、または、(5)重合性連鎖またはパツ クポーンに結合してもよい〕を有するN-スル ホニルオキシイミドである。本発明のスルホニ ルオキシイミド増感剤は種々のフオトレジスト 組成物中で使用した場合感度が増加し種々の輻 射条件下でも露光されることが見出された。本 発明のレジスト調製物はN-フルオロアルキル スルホニルオキシイミド増感剤、および酸で除 去可能なカーポネイトまたはカルポキシレート のような保護基を有する重合性樹脂または分子 状モノマーからなる。保護可能なこのような樹 脂やモノマーの多くは当業者によく知られてい る。例えばクレゾールノポラツクのようなノポ ラック樹脂、pーヒドロキシスチレンおよびメ タクリル酸とそのエステルの共重合体並びにそ の単量体前駆体が挙げられる。スルホニルオキ シィミド増感剤は樹脂と混合されるか重合体バ

当業者が本発明をよりよく実施するために以下に実施例を示すがそれに制限されるものではない。ここで示した部およびパーセントはすべ

ビリジン1 当量を塩化メチレン中のN-ヒドロキシカルボキシイミドとトリフルオロメタンスルホン酸無水物との等量混合物に0~10℃で加えると第1表に示したように中~高収率で得られた。

	第 1 表	
生成物	収 量	融点
ODT	30%	113~115℃
NDT	90%	88~ 90℃
SDT	76%	124~126℃

実施例 2

ボリ (4-t-ブチルオキシカルボニルオキシスチレン) (PBOCST) 約20重量% (これは米国特許第4,491,628号に従って製造したがこの開示は本発明に参考として組みこまれる)、トリフルオロメチルスルホニルオキシー7ーオキサビシクロー (2.2.1) - ヘプトー5ーエンー2.3-ジカルボキシイミド4重量% (これは実

て重量に基づく。

実施例 |

MDT

単官能性トリフルオロメチルスルホニルオキシジカルボキシイミド (すなわちジカルボキシイミド (すなわちジカルボキシイミドトリフレート) をBeardら、J. Org. Chem., 38, 3673(1973) の述べている方法と同様にして製造した。

施例1の方法に従って製造し、ODTと称する)、およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテート76重量%から成るフォトレジスト調製物をシリコンウェハー状に被覆し、そして100℃のホットプレート上で1分間加熱して1・1μmの薄膜を得た。被覆したウェハーをアパーチャー4(240~280nmの範囲の輻射)に調整したPerkin-Elmer PE 500露光装置上でクロムマスクを介して遠炽外輻射線で露光し、8mJ/cm³の露光を与えた。露光させたウェハーを90℃で90秒間、露光後加熱(post exposure bake)(PEB)に付し次にキシレンスプレー中で90秒間現像してほぼまっすぐな聴形状を有する1μmのネガティブトーン像を得た。

実施例 3

ポリ (4 - t - ブチルオキシカルボニルオキシスチレン - C 0 - 4 - t ドロキシスチレン)
(PBOCST-PHOST) 樹脂 20重量 % (これは米国特

許出顧第264,407号の開示に従って製造し、こ の開示は本発明に参考として組み入れられる) およびトリフルオロメチルスルホニルオキシビ 990 - (2.2.1) - 971 - 5 - 20 - 2.3 -ジカルボキシイミド2重量%(これは実施例) の方法に従って製造しMDTと称される)およびプ ロピレングリコールメチルエーテルアセテート 78重量%から成るフォトレジスト組成物をシリ コンウェハー状に被覆し、ホットプレート上で 70~100℃(好ましくは70~90℃の間)で1分間 加熱 し0.9μπの薄膜を得た。被覆したウエハー をアパーチャー4に調整したPerkin-Elmer PE 500露光装置上でクロムマスクを介して遠常 外 輻 射 線 に 露 光 し 1 5 m J / c m 3 の 露 光 を 与 え た 。 この露光したウエハーに90℃で90秒間露光後加 熟 (PEB) を施し続いて水性の水酸化テトラメチ ルアンモニウム (TMAH) 中で60秒間現像するこ とによりほぼまっすぐな側壁を有する 1 даのポ

実施例 5

トリフルオロメチルスルホニルオキシビシクロ(2.2.1) - ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(NDT) 2 重量%、ビス-フェノールA-ジー t ープチルカーボネイト5 重量%、ノボラツク樹脂20重量%およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテート73重量%から成る鋼製物をウエハー上に被覆し1.2μπの薄膜を得た。被覆したウエハーをUV2(240~260nm)中で遠紫外照射し10 mJ/cm²の線量を与え、続いて90℃で90秒間PEBを行いそしてTNAH中で60秒間現像しポジテイブモードで0.5および1μmの線を得た。

実施例 6

ポリ(4- t - ブチルオキシカルポニルオキシスチレン- CO - 4 - ヒドロキシスチレン)
(PBOCST-PHOST) 20重量% (これは米国特許出 顕第264,407号に述べられた方法により製造し ジティブ像を得た。図に得られた像を示した。

トリフルオロメチルスルホニルオキシー 7 ーオキサビシクロー (2.2.1) ーヘブトー5 ーエンー2,3ージカルボキシイミド、トリフルオロメチルスルホニルオキシスクシンイミド (SDT) および 1 分子当たり 2 つのトリフレート 基を含有する 2 官能性化合物例えば N.N'ービストリフルオロメチルスルホニルオキシ (3 ーメチルー4,5ーイミドシクロヘキスー3 ーエニル)スクシンイミドも同様な方法で画像形成できた。

実施例 4

本発明の増感されたレジスト材料は電子線露 光に対しても感光性がある。実施例 2 (PBOCST および ODT)の調製物を100℃で1分間加熱し25 KeVでの電子線エネルギーの線量 2 μC/cm²で画像を形成し次に90℃で90秒間PEBを行いそして キシレンスプレー中で30秒間現像した。高解像 胺のネガテイブ像ができた。

た。)、N - トリフルオロメチルスルホニルオ キシフタルイミド (PDT) 0.75~1.0重量%

およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテートを残り全部から成るフォトレジスト調製物を調製しシリコンウエハー上に4500rpmでスピンコートしホットプレート上で90℃1分間加熱し0.9~1.1μmの厚さを有する薄膜を得た。被覆したウエハーをアパーチャー4に調整したPerkin-Elmer PE 500露光装置上でクロムマスクを介して速紫外輻射線に露光し、8~10mJ/cm*の線量を与えた。この露光したウエハーに90℃で90秒間、露光後加熱(PEB)を施し、続いて水性のTNAH中で60秒間現像した。ほぼ垂直の個盤を有する1μmの画像が得られた。

実施例 7

ポリ(4-t-ブチルオキシカルポニルオキシスチレン-CO-4-ヒドロキシスチレン)
(PBOCST-PHOST) 20重量%、N-トリフルオロスルホニルオキシジフエニルマレイミド(DPMT)

(DPNT)

実 施 例

0.75~1.0重量%およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテートを残り全部から成るポジ型フォトレジスト調製物を調製しシリコーンウェハー上に4500rpmでスピンコートしホットプレート上で90℃1分間加熱し0.9~1.1μmの厚さを有する薄膜を得た。被覆したウエハーをアパーチャー4に調整したPerkin-Elmer PE 500電光装置上でクロムマスクを介して遠紫外

性の T M A H 中 で 6 0 秒 間 現 像 し 、 ほ ぼ 垂 直 の 個 壁 を 有 す る l μπの ポ ジテ イ ブ 画 像 が 得 ら れ た 。

ポリ(4-t-プチルオキシカルポニルオキシスチレン-CO-4-ヒドロキシスチレン)
(PBOCST-PHOST) 20重量%、N-トリフルオロスルホニルオキシフタルイミジルエーテルおよび(ODPT)

0.35~0.50重量 % およびプロピレングリコール メチルエーテルアセテートを 残り全部 から成る フォトレジスト調製物を 調製し、シリコンウエ ハー上に 4500 r pm でスピンコートし、ホットプレート上で 90℃ 1 分間 加熱 し 0.9~1.1 μmの 厚さ を有する 麻痹を得た。 被 覆した ウエハーをアパ 輻射線に露光し、UV2、UV3、UV4のモードで 露光を与えた。この露光したウェハーに90℃で 90秒間、露光後加熱(PEB)を施し、続いて水性 のTWAH中で60秒間現像した。その結果は以下の 通りである。

<u>₹ - ド</u>		露光線量	画像幅
u v 2	240~ 280nm	6mJ/cm²	1.0 µm
U V 3	280~ 380nm	24mJ/cm²	1.25 # =
UV 4	360~ 450nm	30 m J / c m *	2.00 µ =

全ての像はほぼ垂直な側壁を有した。

実施例 8

実施例 7 のレジスト組成物(PBOCST-PHOSTおよび DPMT)を調製し、同実施例中に述べた様にしてシリコンウェハー上でスピンした。被優したウェハーを次に405 nmでCENSOR h-1 inestepperで遠紫外輻射線に露光し40mJ/cm²の露光線量を与えた。この露光したウェハーに90℃で90秒間、露光後加熱(PEB)を施し、続いて水

ーチャー4に調整したPerkin-Elmer PE 500露 光装置上でクロムマスクを介して遠紫外輻射線 に露光しUV2のモードで平均波長254mmで8~ 10mJ/cm*の露光を与えた。この露光したウエ ハーに90℃で90秒間、露光後加熱(PEB)を施し、 続いて水性の塩基中で60秒間現像した。得られ た画像は幅1μmのほぼ垂直な個壁を有してい た。

実施例 10

ポリー t - ブチルオキシカルポニルオキシスチレン 20重量%、ビストリフルオロメチルビス
- N,N'- トリフルオロメチルースルホニルオキシフタルイミジルメタン(6 FPDT)

(6 FPDT)

0.75~1.0重量%およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテートを残り全部から成るオガ型フォトレジスト調製物を調製した。この調製物をシリコンウェハー上に4500rpmでスピンコートし、ホツトプレート上で90℃1分間加熱し0.9~1.1μmの厚さを有する神膜を得た。したウェハーをアパーチャー4に調整したPerkin-Elmer PE 500露光装置上でクロムスクを介して遠紫外輻射線に露光し、UV2のモードで平均波長254nmで線量8~10mJ/cm²の露光を与えた。露光したウェハーをキシレン中で10秒間現像してほぼ垂直な側壁を有する1μmの画像を得た。

実施例 11

ポリー L - ブチルオキシカルポニルオキシスチレン (PBOCST) 20重量%、 N - トリフルオロメチルスルホニルオキシジフエニルマレイミド0.75~1.0重量%およびプロピレングリコール

として使用しp-t-ブチルオキシカルポニル オキシスチレンと重合させた。

得られた重合体であるポリ(4-t-ブチル オキシカルボニルオキシスチレン-CO-N-ト リフルオロメタン スルホニルオキシマレイミ ド)をシリコンウェハー上にスピンコートしホ ツトプレート上で90℃1分間加熱した。この被 優したウェハーをPerkin-Elmer PE 500露光装 僅上でUV2のモードで遠紫外輻射線に露光し、 線量25mJ/cm²を与えた。この露光したウェハーに90℃で90秒間、露光後加熱(PEB)を施した。 メチルエーテルアセテートを残り全部から成る オガ型フォトレジスト調製物を調製した。この 調製物をシリコンウェハー上に4500rpmでスピ ンコートし、ホットブレート上で90℃1分間か 数し0.9~1.1μmの厚さを有する薄膜を得た。被 置したウェハーをPerkinーElmer'PE 500露光を 電上でクロムマスクを介してUV3のモードを 強力に変光し、線量100mJ/cm²を与えた。 この熱(PEB)を施し、続いてキシレン中で10秒間 現像してほぼ垂直な個壁を有する1μmの画像を 得た。

実施例 12

N - トリフルオロメチルスルホニルオキシマレイミドのモノマーをC.D. BeardらJ. Org, Chem., 38, 3673 (1973) の方法で調製しそして米国特許第4,491,628号に記載の方法によりアゾビスイソブチロニトリル (AIBN) を開始剤

水性アルカリ中で現像すると1.25μαポジテイブ トーン画像が得られた。

実施例 13

ポリ(マレイン酸、無水物ースチレン)共重合体をピリジン中で塩酸ヒドロキシルアミンと 反応させ対応するN-ヒドロキシルマレイミド -スチレン共重合体を生成させた。その後この 共重合体を

無水トリフリツク酸(triflic anhydride) と反応させポリー (NートリフルオロメチルスルホニルオキシマレイミドーCO-スチレン)を製造した。ポリ tーブチルオキシカルポニルオキシスチレン (PBOCST) 20重量%、ポリー (Nー

実施例 14

A. N-トリフルオロスルホニルオキシビシ クロー (2.2.1) -ヘプト-5-エン-2,3-ジ カルボキシイミド(MDT) を 0 ℃で塩化メチレン 中のメタクロロベルオキシ安息香酸を使用し酸

この調製物をシリコンウェハー上に3000 грmでスピンしホットプレート上で90°С 1 分間乾燥させた。被覆したウェハーをPerkin-Elmer PE 500 露光装置上でアパーチヤー 4 に調整し平均波長254 n mの遮然外輻射線に露光し線量 6 ~ 8 mJ/cm³をウェハーに露光した。露光したウェハーに90°Сで90分の露光後加熱(PEB)を施し、続いて水性塩基中で現像することによりほぼ垂直な個盤を有する 1 дmの線および間隔のパターンを得た。

驚くべきことに本発明のスルホニルオキシイミド(トリフレート)組成物の感光性は200~300nmの間で十分に透明であり、吸光度が好ましくは0.8より少ない増感剤を使用することにより増強することが見出された。これらの増感剤は増感剤からトリフレート受容体への電子移動メカニズムが起こっているものと考えられる。ボリ(4-1-ブチルオキシカルボニルオキシ

化することにより増感剤を含有するエポキシドを調製した。クロマトグラフィ(シリカゲル、ヘキサン対酢酸エチル=2:1)により精製した。水素および炭素NNR、IRおよび紫外スペクトルにより、得られた物質がNートリフルオロメチルスルホニルオキシビシクロー(2.2.1)
ーヘブタン-5,6-オキシ-2,3-ジカルポキシイミド(EXNDT)であることを確認した。

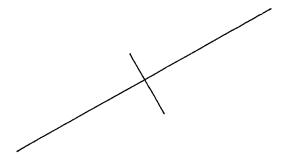
(EXNDT)

B. ポリ(4-t-ブチルオキシカルポニル オキシスチレン-CO-4-ヒドロキシスチレン) (PBOCST-PHOST) 20重量%、上記で調製したエ ポキシ増感剤(EXNDT) 2 重量%およびプロピレ ングリコールメチルエーテルアセテートから成 るポジテイブトーンレジスト調製物を調製した。

スチレン - CO - 4 - ヒドロキシスチレン) (PBCOST-PHOST) レジスト組成物と使用された。 場合置換されたペンゼン化合物の中の我々の見 出した芳香族フェノール例えばヒドロキノン、 レソルシノール、ピロガロール、ビスフェノー ル-A、2.6-ジーヒープチルー4-メチルフ エノール、3,3',5,5'ーテトラーヒープチルビ スフエノールA、およびメチレンビスヒドロキ ノン、2.5-ジーヒープチルヒドロキノンがビ ジカルポキシイミドトリフレートを強化するこ とを見出した。トリフレートのN-O結合が光 分解したのちにフェノール化合物が化学的に増 幅された露光工程の中でトリフリック酸の形成 を増進すると考えられる。芳香族フェノールの 付加的な利益としては電子線およびエックス線 の露光に対するトリフレートの感光性の増加が 見られることである。

実施例 15

ボリ(4-t-ブチルオキシカルボニルオキシスチレン-CO-4-ヒドロキシスチレン)
(BCOS-PHOS) 20重量%、N-トリフルオロメチルスルホニルオキシビシクロ-(2・2・1)-ヘブト-5-エン-2・3-ジカルボキシイミド(NDT) 2重量%およびヒドロキノン2重量%から成るレジスト調製物はエックス線電光に対して少なくとも2倍そして電子線電光に対して1・5倍に感度が増加することが示された。第1表にこの様な添加剤の添加の有無およびフオトレジストを比較して示した。



実施例 16

ボリ(4-t-ブチルオキシカルボニルオキシスチレン)(PBOCST)20重量%、N-ベンタフルオロベンゼンスルホニルオキシピシクロー
(2.2.1) -ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド2重量%

ヒドロキノン2 重量% およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテート71重量% から成るレジスト調製物を調製しまた同様にヒドロキノンを含まないレジストを調製した。 画像形成し現像することにより UV 2 中でネガ像を形成した場合ヒドロキノンを含有するレジストでは50mJ/cm²で1μmの画像を解像し、一方ヒドロキノンを含まないレジストでは100mJ/cm²の線量

第 1 表

レジストポリマー	添加剂(%)	露光線	露光線量
PBOCST-PHOST	対照 (無姦加)	X - 線	70~90 mJ/cm²
"	"	UV (254nm)	4~6 mJ∕cm²
"	"	電子線	5μC/cm²
"	ヒドロキノン (1~3%)	X - 線	15~25 mJ/cm²
"	"	UV (254nm)	2~3 mJ/cm ²
"	"	e-beam	2.5μC/cm²
PBOCST	対照 (無添加)	UV	3mJ/cm²
"	ヒドロキノン (1~3%)	UV	0.5mJ/cm²
"	ピロガロール (1~3%)	UV	lmJ/cm²
"	ベンゾフエノン (1~3%)	. UV	画像形成せず
"	ノポラツク樹脂	UV	2.5mJ/cm²

を必要とした。

実施例 17

塩基性で現像し得るネガ型レジストを翻製でするがそこではp-とドロキシスチレンの様なアルカリ可溶性塩基性樹脂を例えばアルコキンルルデヒドまたは尿素ホルムアルデヒドはカートリフレヒドがまたがアルデヒドがある。 NDT2% およびプラード 78% から放る 組成物はUV、電子線お皮がフレスを発明のような発情が起きを形成するがこれは尿素ホルムアルデヒド 6 格からのアルコキシのの解射線中で酸細なネガ像を形成するがこれは尿素ホルムアルデヒド 6 格からのアルコキシスの解析にひき続く露光領域でのp-とドロキシスチレンとの架構が起こるためである。

以上本発明の好ましい実施想様を述べたが本 発明はここで開示された正確な組成物に限定さ れるものではなくしかもすべての変更修正に対 して本発明の権利は前に述べた請求の範囲の定 義に含まれるとみなされる。

以上本発明を詳細に説明したが、本発明はさらに下記の実施態様によってこれを要約して示すことが出来る。

- 1)(a) 溶解度が酸で除去できる保護基の存在に 依存する重合性または分子状組成物および
 - (b) 輻射線に露光すると強酸を発生するスルホン酸前駆体の重合性または分子状組成物

から成る、フォトン、電子線およびエツクス 線露光装置で使用するためのレジスト。

2) スルホン酸前駆体が下記の構造式

1に記載のレジスト。

- スルホン酸前駆体が組成物の重量の1~20
 %の量で存在する前項2に記載のレジスト。
- 4) スルホン酸前駆体が組成物の重量の 5 ~ 10 %の量で存在する前項 3 に配載のレジスト。
- 5) 前記組成物が可容性重合体および分子溶解 度抑制化合物から成る前項1に記載のレジスト。
- 6) 分子溶解度抑制化合物がピスフェノール A ジーt ~ ブチルカーポネートである前項 5 に 記載のレジスト。
- 7) 置換されたベンゼン化合物の十分な量で強酸の生成を増強した前項」に記載のレジスト。
- 8) 置換されたベンゼン化合物が組成物の重量の 1 ~ 3 %の量で存在する前項7に記載のレジスト。
- g) 屋換されたペンゼン化合物がヒドロキノン、

(ここでC.およびC.は単結合または二重結合を形成し、Rは-CF,、-CF.CF,、-CF.CF.H、-(CF.)n-Z(ここでnは1~4でありZはH、アルキルまたはアリール、

ここでmは1~5である) から選ばれ、モ

XおよびYは(1)1つまたはそれ以上のへテロ原子を含んでもよい単環または多環を形成するか、(2)縮合した芳香環を形成するか、(3)独立して水素、アルキルまたはアリールであるか、(4)他のスルホニルオキシイミドを含む残甚に結合してよく、または(5)重合性連鎖またはパックポーンに結合してもよい)を有するスルホニルオキシイミドである前項

レソルシノール、ピロガロール、 p - ビスフェノール A、 2、6 - ジー t - ブチルー 4 - メチルフエノール、 3、3′、5、5′-テトラー t - ブチルピスフェノール A、 およびメチレンピスヒドロキノンからなる群から選ばれた前項7に記載のレジスト。

- 10) スルホン酸前駆体がトリフルオロメチルス
 ルホニルオキシー 7 ーオキサービシクロー
 (2.2.1) ヘプトー 5 ーエンー2.3ージカルポ
 キシイミドおよびトリフルオロメチルスルホ
 ニルオキシービシクロー [2.2.2] ーヘプト
 ー 5 ーエンー2.3ージカルボキシイミドから
 なる群から選ばれた前項1 に配載のレジスト。
- 11) 200~300nmに0.8より少ない吸光度を有する前項 1 に記載のレジスト。

4.図面の簡単な説明

第1図は、1 µmの線および間隔でほぼ垂直な

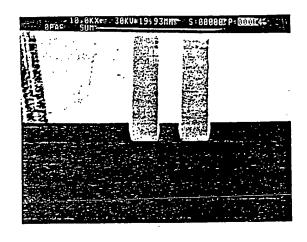
形状を有するフォトレジスト画像の拡大写真で ある。

第 1 図

特許出願人 インターナショナル・ビジネス・ マシーンズ・コーポレーション

復代理人 弁理士 髙 木 千





BEST AVAILABLE COPY

第1頁の続き

⑤Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号

H:01 L 21/027

アメリカ合衆国ニューヨーク州 (12590) ウオツピン ガ ラニー・ワイーリン・ ⑫発 明 者 ーズフォールズ。ミーナドライブ31 クウオン アメリカ合衆国ニューヨーク州 (12601) ポキープシ。ア ⑩発 明 者 ステイーブ・セイイ ルダドライブ97 チ・ミウラ メルビン・ウオレン・ アメリカ合衆国ニユーヨーク州(12550)ニユーウインザ @発 明 者 ー。マニューシュドライブ23 モンゴメリー アメリカ合衆国ニューヨーク州 (12590) ウオツピン ガ

⑩発明者 ウェイン・マーテイ アメリカ合衆国ニユーヨーク州(12590) ウオツピン ガン・モロー ーズフオールズ。リデイアドライブ(番地なし)

②発 明 者 ハーパンズ・シング・ アメリカ合衆国ニユーヨーク州 (12590) ウオツピン ガ サクデブ ーズフオールズ。タングルウツドドライブ14

BEST AVAILABLE COPY

特許庁長官 植松 敏 殿

1.事件の表示

平成2年特許顯第31681号

2.発明の名称

化学的に増補されたフオトレジスト

3.補正をする者

事件との関係 特許出顧人

住所 アメリカ合衆国 10504. ニューヨーク州アーモンク (番地なし)

名称 (709) インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・ コーポレーション

4.復代理人

住所 東京都千代田区麹町3丁目2番地(相互第一ビル) 電話 (261)2022

氏名 (9173) 高 木 千



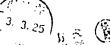
5.補正命令の日付

平成 2 年 1 1 月 1 3 日 (発送日 平 2.11.27)

6.補正の対象

明細書の発明の詳細な説明および図面の簡単な 説明の個、および図面ならびに代理権を証明

する書面



7.補正の内容

- 1) 明細書第38頁下から第2行~第39頁第2行の図面の簡単な説明の欄の記載を削除します。
- 2) 図面第1図を削除します。
- 3) 別紙のとおり復代理人委任状を提出します。

以上